PRODUCT NUMBER

98464–X61–XXXLF

- PLATING
- WHEN REQUIRED, ADD SUFFIX LETTER "LF" INDICATES THE PRODUCT IS RoHS COMPATIBLE, SEE NOTE 8
- PACKAGING OPTIONAL LETTER (SEE NOTE 5)
- TOTAL NB OF POSITIONS, 04 TO 50

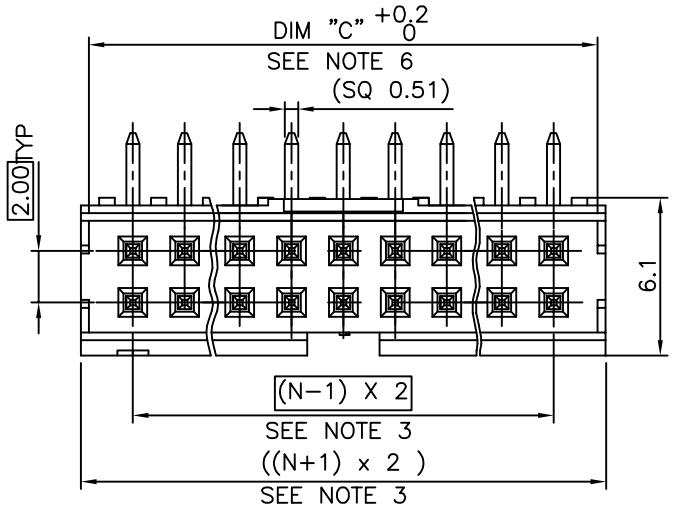
S = 0.38µm GOLD/GXT ON CONTACT AREA
3.81µm TIN LEAD ON TAIL

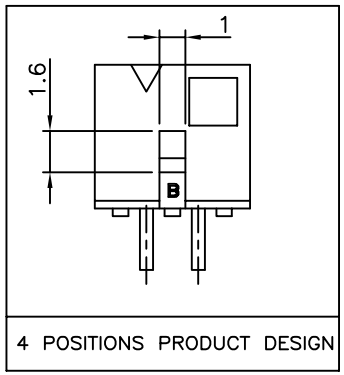
G = 0.76µm GOLD/GXT ON CONTACT AREA
3.81µm TIN LEAD ON TAIL

F = GOLD FLASH ON CONTACT AREA
3.81µm TIN LEAD

T = 2.0–5.0µm TIN FULL PLATED

UNDERPLATING 1.27µm MIN FOR ANY PLATING.





NOTES:

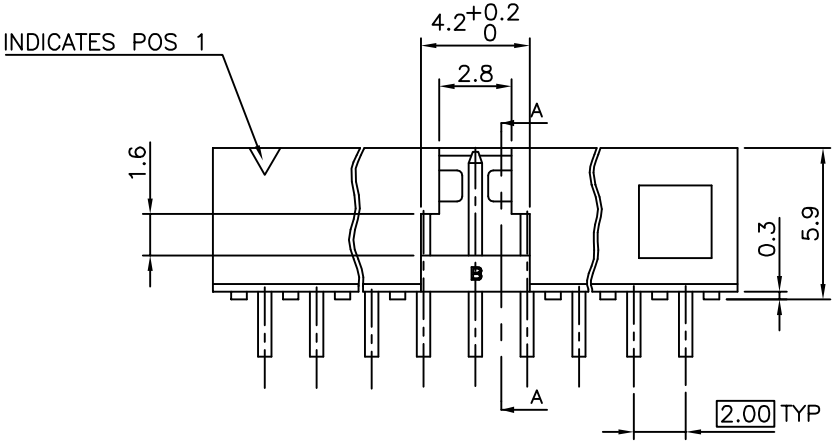
1. MATERIAL HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC UL 94V–0, COLOR CREAM
2. MATERIAL TERMINAL: COPPER ALLOY
3. TO DETERMINE DIMENSIONS:
   N = NUMBER OF POSITIONS PER ROW
4. 7N MIN. PIN RETENTION IN EITHER DIRECTION.
5. PACKAGING:
   = PLASTIC BOX
   – = PLASTIC BOX WHEN POLARISATION FEATURE APPLICABLE
   U = TUBE AVAILABLE FROM 06 TO 50 POS
6. DIM "C" = (N x 2) + 1.4
   EXAMPLE: N = 7
   DIM "C" = (7 x 2) + 1.4 = 15.4 mm
8. RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS

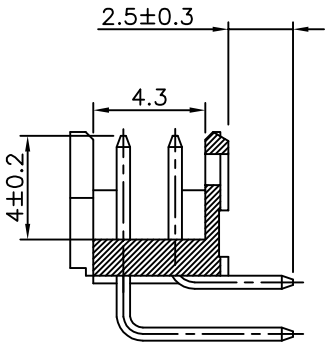
   a – PLATING:
   – "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD–FREE, 2µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.

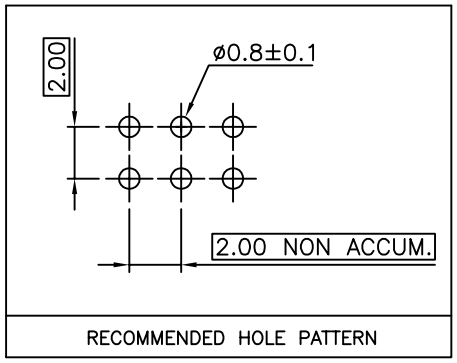
   b – MANUFACTURING PROCESS COMPATIBILITY
   – THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C ±5°C SOLDER BATH TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MIN THICK CIRCUIT BOARD.

   c – LABELLING:
   – MEETS PACKAGING SPECS AS PER GS–14–920

   d – THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DISCRIBED IN GS–22–008.







mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
SEE NOTES	ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		MINITEK

ltr	ecn no	dr	date
D	F20309	LMU	02.05.03
E	F04–0351	JCO	05.01.13
F	F06–0210	LMU	06.07.05
G	F08–0113	LMU	08.01.17
H	F08–0150	JCO	08.03.28
J	F08–0145	ELA	15.04.08
K	F12–0088	JCO	12.07.23

tolerances unless otherwise specified
angles
linear X.X ±0.3, X.XX ±0.13, X.XXX ±0.05

dr	L.MULIN	04.09.27
engr	J.COMPAGNON	04.09.27
chr		
appd	JM.C	04.09.27

mm
scale 1:1

title: SHR HEADER 2.00 RIGHT ANGLE TMT

dwg no 98464 | sheet 1 of 1 | size A3

type: CUSTOMER Drawing

sheet index | revision sheet

form: A3

PDM: Rev:K STATUS: Released Printed: Oct 20, 2012

FCIconnect.com
Copyright FCI

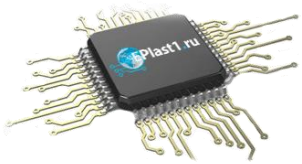
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.